

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2015 年 12 月 31 日止

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第110028号

北京弘高创意设计股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

## 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

郑斌



中国注册会计师：

王和平



中国·上海

二〇一六年一月二十五日

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 截至2015年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”）于2015年7月15日更名而来。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（以证监许可[2010]1486号）核准，由主承销商东海证券有限责任公司于2010年11月8日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（A股）27,000,000股。每股面值1.00元，每股发行价为人民币16.00元，公司共募集资金432,000,000.00元，扣除发行费用31,442,000.00元后，实际募集资金净额为400,558,000.00元。该募集资金已于2010年11月11日由主承销商东海证券有限责任公司全部汇入公司银行账户。以上公开发行普通股的募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第12044号验资报告审验。

#### (二) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏东光微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金开设了4个募集资金专项账户，分别为：

- 1、中国银行股份有限公司宜兴环科园支行活期存款账户 03601948097001（2011年账号变更为 546958230031），该专户仅用于宜兴市东晨电子科技有限公司半导体封装生产线项目；
- 2、中国银行股份有限公司宜兴环科园支行活期存款账户 53635508097001（2011年账号变更为 494958230054），该专户仅用于宜兴市东晨电子科技有限公司半导体封装

生产线项目；

3、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城洑滨支行活期存款账户32001616240052501876,该专户仅用于江苏东光微电子股份有限公司半导体防护功率器件生产线项目及新型功率半导体器件生产线技改项目；

4、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行活期存款账户3202236501201000050525,该专户仅用于江苏东光微电子股份有限公司半导体防护功率器件生产线项目及新型功率半导体器件生产线技改项目。

公司及控股子公司连同东海证券有限责任公司于2010年12月8日、2010年12月29日分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城洑滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

协议约定：公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司的存单不得质押。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，前次募集资金专项账户已经全部销户，结余的募集资金全部转入自有资金账户永久补充公司流动资金。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2015年12月31日止，前次（首次公开发行股票）募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2015年12月31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为人民币5,800.00万元，占前次募集资金总额的14.48%。具体变更项目情况如下：

募集资金投资项目“半导体封装生产线项目”原计划新增土建投资，公司利用现有厂房，减少了建筑工程费的投入。公司通过新增的募集资金投资购置部分封装设备已提升了封装配套能力。受市场大环境影响及公司产品结构的调整，公司整体封装量与项目计划相比有大幅变动，公司与现有配套专业封装厂建立了长期的合作关系，可充分利用配套厂家的资源和条件开展封装业务。鉴于公司目前的封装能力已能满足公司现阶段经营发展需求，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。随着公

公司经营规模不断的扩大，流动资金的需求也不断的增长，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，根据 2014 年 6 月 6 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于终止募投项目“半导体封装生产线项目”及变更募集资金用途的议案》，公司终止实施募集资金投资项目“半导体封装生产线项目”，并将“半导体封装生产线项目”剩余资金 5,800.00 万元变更为永久补充公司流动资金。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2014 年 6 月 6 日，公司与交易对方北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）、北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称“龙天陆”）、李晓蕊签订了《重组协议》。根据《重组协议》，公司本次重大资产重组包括资产置换及发行股份购买资产两个部分。

（1）公司以截至评估基准日（2014 年 6 月 30 日）除 6,000.00 万元现金外的全部资产和负债与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊合计拥有的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）100%的股权进行等额置换。

根据上海东洲资产评估有限公司就置入资产出具的《企业价值评估报告书》，置入资产截至评估基准日的评估值为 283,750.00 万元，经交易各方协商确认，置入资产的交易价格为 282,000.00 万元；根据北京中同华资产评估有限公司就置出资产出具的《资产评估报告》，置出资产截至评估基准日的评估值为 63,638.21 万元，经交易各方协商确认：置出资产的交易价格为 63,640.00 万元；置换差额为 218,360.00 万元。

（2）置换差额由公司按弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊各自享有的弘高设计股权比例，分别向弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊发行股份购买。公司向北京弘高慧目投资有限公司发行 126,295,812 股股份、向北京弘高中太投资有限公司发行 122,081,851 股股份、向北京龙天陆房地产开发有限公司发行 21,042,461 股股份、向李晓蕊发行 4,213,961 股股份，公司总股本增至 412,734,100 股。

2、2014 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]922 号）及《关于核准北京弘高慧目投资有限公司及一致行动人公告江苏东光微电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]923 号）核准了公司重大资产重组。

### 3、置出资产的过户情况

2014年9月10日，公司与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊、宜兴市东晨电子科技有限公司（系东光微电的全资子公司、以下简称“东晨电子”）、沈建平签署了《置出资产交割协议》。2014年9月29日，公司与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊、东晨电子、沈建平签署了《置出资产交割确认书》，各方确认《置出资产交割确认书》的签署日即为资产交割完成日。

根据以上重大资产重组方案及实施结果，募集资金投资项目及其已经形成的资产包含在置出资产中于交割日全部剥离公司。公司此次重大资产重组未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入。

## (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据2011年9月26日公司第三届董事会第十二次会议决议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2011年9月26日起至2012年3月25日止）。公司已于2012年3月21日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。

2、根据2012年5月10日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2012年5月10日起至2012年11月9日止）。公司已于2012年11月7日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。

3、根据2012年12月7日公司第四届董事会第五次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2012年12月7日起至2013年6月6日止）。公司已于2013年6月3日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。

4、根据2013年6月5日第四届董事会第八次会议决议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月（即2013年6月5日起至2014年6月4日止）。公司已于2014年4月18日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。

5、根据 2014 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月（即 2014 年 4 月 21 日起至 2015 年 4 月 20 日止）。公司已于 2014 年 6 月 23 日将 3,800.00 万元全部归还募集资金专户。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

1、根据 2014 年 9 月 12 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于将部分募集资金项目节余资金（利息收入）永久补充流动资金的议案》，公司正在实施重大资产重组并已进入资产过户交割阶段，根据重大资产重组置产置换方案：公司以截至评估基准日除 6,000.00 万元现金外的全部资产和负债与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊合计拥有的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 100%的股权进行等额置换。为了置出资产的顺利交割，提高资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司决定使用半导体封装生产线项目募集资金节余的利息收入 228.88 万元（截至 2014 年 8 月 31 日止）永久补充流动资金。

2、根据 2014 年 11 月 13 日公司第五届董事会第一次会议审议通过《使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设，达到预计可使用状态，剩余尚未支付的工程尾款用自有资金支付。为充分发挥资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司决定将结余募集资金 1,523.81 万元（截至 2014 年 10 月 31 日止）用于永久补充公司流动资金。

受完结日至实施日利息收入及汇率波动影响，以上具体补充金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。

3、募集资金结余的主要原因：

- （1）募集资金存放期间产生利息收入。
- （2）在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省。
- （3）在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。

#### **(六) 超募资金使用情况**

1、公司公开发行普通股共募集资金 43,200.00 万元，扣除发行费用 3,144.20 万元，实际募集资金净额为 40,055.80 万元。公司原定拟募集资金 18,082.00 万元，实际募集资金净额 40,055.80 万元，实际募集资金净额超出原定募集资金 21,973.80 万元。

2、根据 2010 年 12 月 15 日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于 2010 年 12 月 17 日使用超募资金 7,280.00 万元归还银行贷款，使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。

3、根据 2012 年 6 月 11 日公司第四届董事会第一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司对募投项目半导体防护功率器件生产线项目追加投资 3,474 万元，对募投项目新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资 6,233 万元，共计使用超募资金 9,707 万元对募投项目追加投资。

4、根据 2013 年 5 月 7 日公司第四届董事会第七次会议决议公告通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于 2013 年 5 月 27 日使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。

#### **(七) 募集资金使用的其他情况**

根据 2011 年 12 月 20 日公司第三届董事会第十六次会议决议公告，公司决定公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日公司使用自有资金应收票据支付募集资金投资项目设备款共计 33,779,861.52 元，已用募集资金全部归还。

### **三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **(一) 前次募集资金投资项目经济效益情况**

东光微电前次（首次公开发行股票）募集资金投资项目及其已经形成的资产包含在重大资产重组置出资产中于交割日全部剥离本公司，前次募集资金投资项目尚未在东光微电产生经济效益。

#### **(二) 重大资产重组置入资产承诺利润完成情况**

根据《重组协议》，弘高慧目、弘高中太承诺弘高设计 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为准）分别不低于 21,900 万元、29,800 万元、39,200 万元。

弘高设计 2014 年度财务报表业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了上会师报（2015）第 1807 号审计报告，经审计的弘高设计 2014 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,104.89 万元，实现了 2014 年度的业绩承诺，较其原股东弘高慧目、弘高中太所承诺的弘高设计 2014 年预测净利润 21,900 万元超出 204.89 万元。

#### 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

##### （一） 前次募集资金投资项目资产运行情况

东光微电前次（首次公开发行股票）募集资金无涉及以资产认购股份的情况。

##### （二） 重大资产重组认购资产运行情况

###### 1、置入资产的过户情况

弘高设计依法就重大资产重组及发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2014 年 9 月 28 日领取了北京市工商行政管理局昌平分局签发的营业执照，弘高设计的股东由弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊变更为东光微电，相关工商变更登记手续已办理完毕，东光微电已持有弘高设计 100%的股权。

###### 2、置出资产的过户情况

依据东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊、东晨电子、沈建平于 2014 年 9 月 10 日签署的《置出资产交割协议》：为便于置出资产交割，以东晨电子作为其他置出资产的承接主体；东晨电子的股东结构为弘高慧目持有东晨电子 46.16%的股权，弘高中太持有东晨电子 44.61%的股权，沈建平持有东晨电子 9.23%的股权。2014 年 9 月 28 日，东晨电子的股权已登记在弘高慧目、弘高中太与沈建平名下，其中：弘高慧目持有东晨电子 46.16%的股权，弘高中太持有东晨电子 44.61%的股权，沈建平持有东晨电子 9.23%的股权。

2014 年 9 月 29 日，东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊、东晨电子、沈建平签署了《置出资产交割确认书》，各方确认《置出资产交割确认书》的签署日即为资产交割完成日。

###### 3、验资情况

2014 年 9 月 29 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2014）第 2743 号验资报告，经其审验认为：截至 2014 年 9 月 28 日止，弘高设计已变更为东光微电 100%的全资子公司，置入资产弘高设计的股权价值为 282,000.00 万元，东光微电置出资产作价为 63,640.00 万元，置入资产和置出资产的差额部分 218,360.00

万元，增加注册资本 273,634,085.00 元，增加资本公积 1,909,965,913.30 元。

#### 4、新增股份登记情况

2014 年 10 月 10 日，东光微电就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得《股份登记申请受理确认书》。东光微电向弘高设计全体股东发行股份购买资产总计发行的 273,634,085 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2014 年 10 月 16 日。

#### 5、资产账面价值变化情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报（2015）第 1807 号审计报告，经审计的置入资产弘高设计归属于母公司所有者权益情况如下：

单位：万元

| 名称               | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------------|
| 北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 | 63,917.70        | 41,761.54        |

#### 6、生产经营情况

重大资产重组完成后，公司主营业务变更为综合建筑装饰工程设计与施工，家具、工艺美术品设计以及销售建筑材料、装饰材料。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报（2015）第 1807 号审计报告，置入资产弘高设计 2014 年度营业收入为 311,044.28 万元，净利润为 22,156.16 万元。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告披露的有关内容一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

### 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 1 月 25 日批准报出。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2016年1月25日



附表 1:

前次（首次公开发行股票）募集资金使用情况对照表

|                      |                              |                  |                      |           |           |              |           |           |                     |                           |  |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|--|
| 编制单位：北京弘高创意设计股份有限公司  |                              |                  | 截至 2015 年 12 月 31 日止 |           |           |              |           |           | 单位：人民币万元            |                           |  |
| 募集资金总额：              |                              |                  | 40,055.80            |           |           | 已累计使用募集资金总额： |           |           | 41,253.45           |                           |  |
| 变更用途的募集资金总额：         |                              |                  | 5,800.00             |           |           | 各年度使用募集资金总额  |           |           |                     |                           |  |
| 变更用途的募集资金总额比例：       |                              |                  | 14.48%               |           |           | 2010 年度：     |           | 10,280.00 |                     |                           |  |
|                      |                              |                  |                      |           |           | 2011 年度：     |           | 9,063.74  |                     |                           |  |
|                      |                              |                  |                      |           |           | 2012 年度：     |           | 7,119.13  |                     |                           |  |
|                      |                              |                  |                      |           |           | 2013 年度：     |           | 4,682.84  |                     |                           |  |
|                      |                              |                  |                      |           |           | 2014 年度：     |           | 10,107.74 |                     |                           |  |
|                      |                              |                  |                      |           |           | 2015 年度：     |           | -         |                     |                           |  |
| 投资项目                 |                              |                  | 募集资金投资总额             |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           |                     | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |  |
| 序号                   | 承诺投资项目                       | 实际投资项目           | 募集前承诺投资金额            | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                           |  |
| 1                    | 半导体防护功率器件生产线项目               | 半导体防护功率器件生产线项目   | 4,816.00             | 4,816.00  | 4,816.00  | 4,816.00     | 4,816.00  | 4,816.00  |                     | 2013 年                    |  |
| 2                    | 新型功率半导体器件生产线技改项目             | 新型功率半导体器件生产线技改项目 | 6,123.00             | 6,123.00  | 6,123.00  | 6,123.00     | 6,123.00  | 6,123.00  |                     | 2013 年                    |  |
| 3                    | 半导体封装生产线项目                   | 半导体封装生产线项目       | 7,143.00             | 7,143.00  | 1,644.53  | 7,143.00     | 7,143.00  | 1,644.53  | -5,498.47           | 2014 年                    |  |
| 募集资金投资项目小计           |                              |                  | 18,082.00            | 18,082.00 | 12,583.53 | 18,082.00    | 18,082.00 | 12,583.53 | -5,498.47           |                           |  |
| 募集资金投资项目变更投向         |                              |                  |                      |           |           |              |           |           |                     |                           |  |
| 1                    | 半导体封装生产线项目剩余资金永久补充公司流动资金     |                  |                      | 5,800.00  | 5,800.00  |              | 5,800.00  | 5,800.00  |                     |                           |  |
| 募集资金项目节余资金永久补充流动资金   |                              |                  |                      |           |           |              |           |           |                     |                           |  |
| 1                    | 半导体封装生产线项目募集资金节余利息收入永久补充流动资金 |                  |                      | 228.88    | 228.88    |              | 228.88    | 228.88    |                     |                           |  |
| 2                    | 结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金        |                  |                      | 1,523.81  | 1,523.81  |              | 1,523.81  | 1,523.81  |                     |                           |  |
| 募集资金项目节余资金永久补充流动资金小计 |                              |                  |                      | 1,752.69  | 1,752.69  |              | 1,752.69  | 1,752.69  |                     |                           |  |

附表 1 第 1 页

|          |                  |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 超募资金投向   |                  |           |           |           |           |           |           |           |
| 1        | 永久补充流动资金         |           | 4,800.00  | 4,800.00  |           | 4,800.00  | 4,800.00  |           |
| 2        | 归还银行贷款           |           | 7,280.00  | 7,280.00  |           | 7,280.00  | 7,280.00  |           |
| 3        | 半导体防护功率器件生产线项目   |           | 3,474.00  | 3,959.36  |           | 3,474.00  | 3,959.36  | 485.36    |
| 4        | 新型功率半导体器件生产线技改项目 |           | 6,233.00  | 5,077.87  |           | 6,233.00  | 5,077.87  | -1,155.13 |
| 超募资金投向小计 |                  |           | 21,787.00 | 21,117.23 |           | 21,787.00 | 21,117.23 | -669.77   |
| 合 计      |                  | 18,082.00 | 47,421.69 | 41,253.45 | 18,082.00 | 47,421.69 | 41,253.45 | -6,168.24 |

附表 2:

重大资产重组及发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

|                       |                  |                  |            |                      |            |              |            |            |                     |             |                           |  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------|--|
| 编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司 |                  |                  |            | 截至 2015 年 12 月 31 日止 |            |              |            | 单位：人民币万元   |                     |             |                           |  |
| 募集资金总额：               |                  |                  |            | 218,360.00           |            | 已累计使用募集资金总额： |            |            | 218,360.00          |             |                           |  |
| 变更用途的募集资金总额：          |                  |                  |            |                      |            | 各年度使用募集资金总额  |            |            |                     |             |                           |  |
| 变更用途的募集资金总额比例：        |                  |                  |            |                      |            | 2014 年度：     |            | 218,360.00 |                     |             |                           |  |
| 投资项目                  |                  |                  | 募集资金投资总额   |                      |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            |                     |             | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |  |
| 序号                    | 承诺投资项目           | 实际投资项目           | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额            | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |             |                           |  |
| 1                     | 北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 | 北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 | 218,360.00 | 218,360.00           | 218,360.00 | 218,360.00   | 218,360.00 | 218,360.00 | -                   | 2014 年 10 月 |                           |  |



# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日



证书序号: 000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34      发证时间: 二〇一五年七月二十日  
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

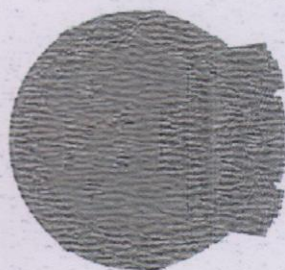
证书序号: NO. 017271

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路611号

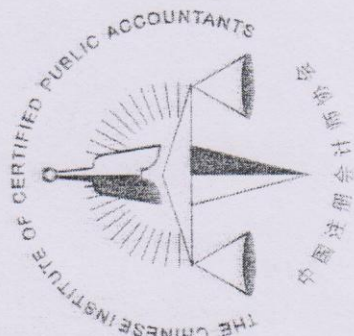
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26 号 (发改办财字[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (特准日期: 2010 年 12 月 31 日)



姓名 郑斌  
Full name 郑斌  
Sex 男

出生日期 1975-10-08  
Date of birth 1975-10-08

工作单位 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 310105197510084814  
Identify card 310105197510084814



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062205  
No. of Certificate 310000062205

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2004 年 07 月 30 日  
Date of Issuance 2004 / 7 / 30



年检日期 2005 年 4 月 30 日  
Annual check date 2005 / 4 / 30

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名<br>Full name       | 王雄平                                                                          |
| 性别<br>Sex             | 男                                                                            |
| 出生日期<br>Date of birth | 1981-05-27                                                                   |
| 工作单位<br>Working unit  | 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)<br>SHU LI XIN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP<br>15323198105274036 |

证书编号: 310000051966  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 02 月 28 日  
Date of issuance

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div data-bbox="311 1534 630 1848" data-label="Image"> </div> | <p>年度检验登记<br/>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。<br/>This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div data-bbox="997 1512 1316 1825" data-label="Image"> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|